



- A1**

SMT Cluster
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
■ productronica Forum
- A2**

SMT Cluster
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
Bestückungstechnologie
Produktionslogistik und Materialflusstechnik
- A3**

SMT Cluster
Bestückungstechnologie
- A4**

SMT Cluster
Löttechnik und Fügetechnik für Leiterplatten
Product Finishing

- ICM+B1
C1+C2**

SEMICON Europa 2027
16.-19. November 2027
Global Collaborations for
European Economic Resilience
- B2**

Semiconductors Cluster
Halbleiter-Fertigung
Fertigung von Displays, LEDs und
diskreten Bauelementen
Photovoltaik-Fertigung
micronano-production / MEMS
Reinraumtechnik
Materialbearbeitung
- B2**

Future Markets Cluster
IT to Production, Industrie 4.0
Fertigungstechnologien für Batterien
und elektrische Energiespeicher
Organische und gedruckte Elektronik
3D-Druck, Additive Manufacturing
■ Innovation Forum
- B3**

PCB & EMS Cluster
Leiterplatten und Schaltungsträger-Fertigung
Electronic Manufacturing Services (EMS)
■ PCB & EMS Marketplace
- B4**

Cables, Coils and Hybrids Cluster
Fertigungstechnologien für Kabel und
Steckverbinder, Wickelgüter-Fertigung
Hybride Bauteile-Fertigung